OSRAM KB EELP41.12

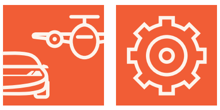
产品规格书

Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com

SMARTLED™ 0603

KB EELP41.12

The SMARTLED™ 0603 is the product of choice for status indication and symbol backlighting in electronics.
The small package size allows compact designs. The improved corrosion robustness and increased junction temperature range makes the devices from this series suitable for professional industrial equipment and applications.



应用

- 电器和工具
- 工厂/工业自动化
- 家居和楼宇自动化
- 两轮交通
- 屏显背光
- 投影和显示
- 信号灯

特点

- 封装: SMT封装0603, 无色扩散树脂
- 芯片技术: Volume emitter on Sapphire (AlInGaN)
- 典型发光角度: 130° （水平）, 145° （垂直）
- 颜色: λ_{dom} = 474 nm (● blue)
- 防腐蚀级别: 3B
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)

订购信息

型号	发光强度 [1)] I_F = 5 mA I_v	订单码
KB EELP41.12-P1R2-36-3X4X	≥ 45.0 mcd	Q65113A7464

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	T_{op}	最小值 最大值	-40 °C 105 °C
储存温度	T_{stg}	最小值 最大值	-40 °C 105 °C
结温	T_j	最大值	110 °C
正向电流 T_S = 25 °C	I_F	最小值 最大值	0.5 mA 25 mA
正向脉冲电流 D = 0.05 ; T_S = 25 °C	$I_{F\ pulse}$	最大值	100 mA
浪涌电流 t ≤ 10 μs; D = 0.05 ; T_S = 25 °C	I_{FS}	最大值	250 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	V_{ESD}		8 kV
反向电流 [2)]	I_R	最大值	20 mA

特性

I_F = 5 mA; T_S = 25 °C

参数	图形符号		值
峰值波长	λ_{peak}	典型值	470 nm
主波长 [3]	λ_{dom}	最小值	464 nm
		典型值	474 nm
		最大值	480 nm
光谱带宽, 50% $I_{rel,max}$	$\Delta\lambda$	典型值	20 nm
50% I_V发光角度 values for 0°, 90°	2φ	典型值	130 ° 145 °
正向电压 [4] I_F = 5 mA	V_F	最小值	2.60 V
		典型值	2.75 V
		最大值	3.00 V
反向电压（静电放电器件）	$V_{R\ ESD}$	最小值	7 V
反向电压 [2] I_R = 20 mA	V_R	最大值	1.2 V
实际热阻 PN结/焊点 [5]	$R_{thJS\ real}$	典型值	410 K / W
		最大值	490 K / W

亮度组

组	发光强度 [1] I_F = 5 mA 最小值 I_v	发光强度 [1] I_F = 5 mA 最大值 I_v	光通量 [6] I_F = 5 mA 典型值 Φ_V
P1	45.0 mcd	56.0 mcd	197.0 mlm
P2	56.0 mcd	71.0 mcd	247.7 mlm
Q1	71.0 mcd	90.0 mcd	314.0 mlm
Q2	90.0 mcd	112.0 mcd	393.9 mlm
R1	112.0 mcd	140.0 mcd	491.4 mlm
R2	140.0 mcd	180.0 mcd	624.0 mlm

正向电压组

组	正向电压 [4] I_F = 5 mA 最小值 V_F	正向电压 [4] I_F = 5 mA 最大值 V_F
3X	2.60 V	2.70 V
3Y	2.70 V	2.80 V
3Z	2.80 V	2.90 V
4X	2.90 V	3.00 V

波长组

组	主波长 [3] 最小值 λ_{dom}	主波长 [3] 最大值 λ_{dom}
3	464 nm	468 nm
4	468 nm	472 nm
5	472 nm	476 nm
6	476 nm	480 nm

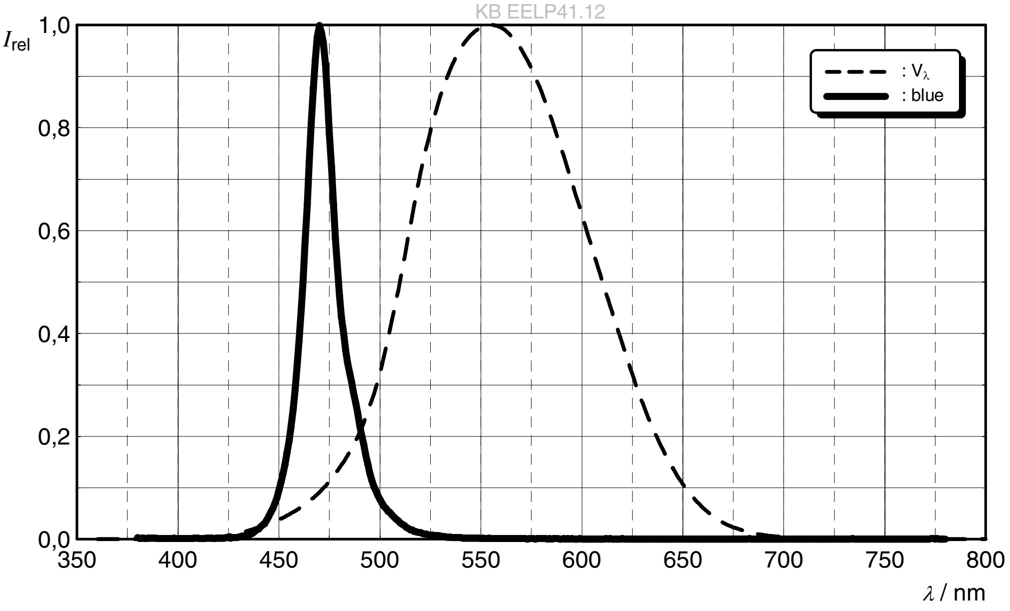
标签信息

示例: P1-3-3X

亮度组	波长	正向电压组
P1	3	3X

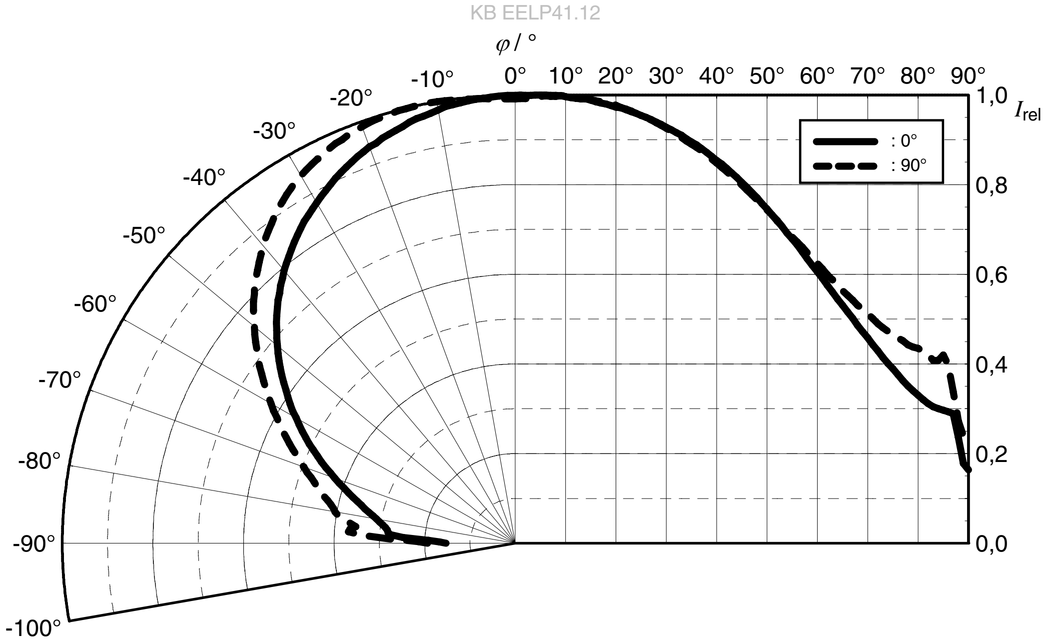
相对光谱发射 6)

$I_{rel} = f(\lambda)$; $I_F = 5$ mA; $T_S = 25$ °C



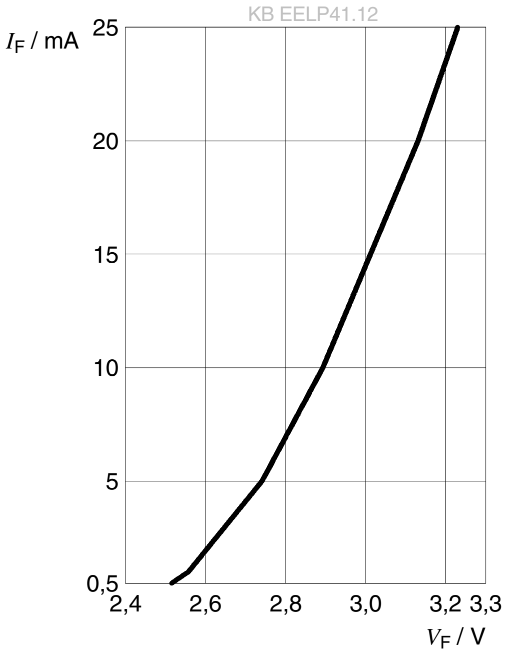
辐射特性 6)

$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_S = 25$ °C



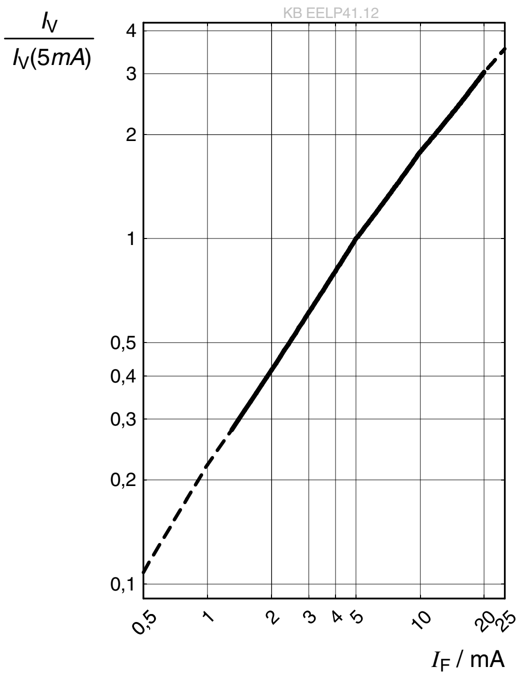
正向电流 [6]

$I_F = f(V_F)$; T_S = 25 °C



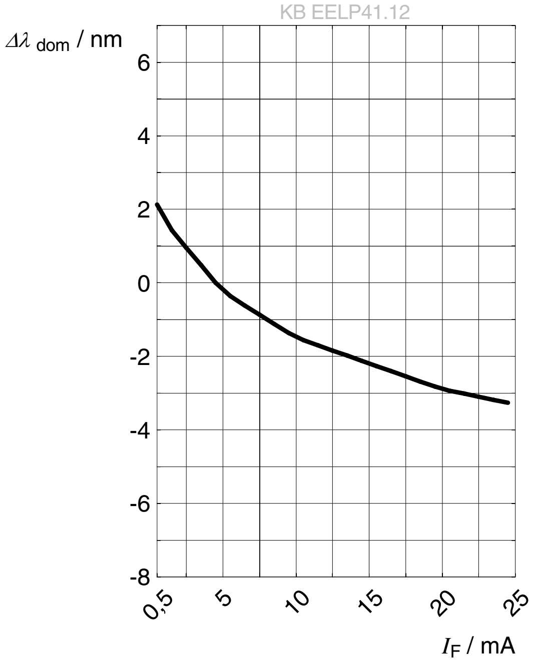
相对发光强度 [6], [7]

I_V/I_V(5 mA) = $f(I_F)$; T_S = 25 °C



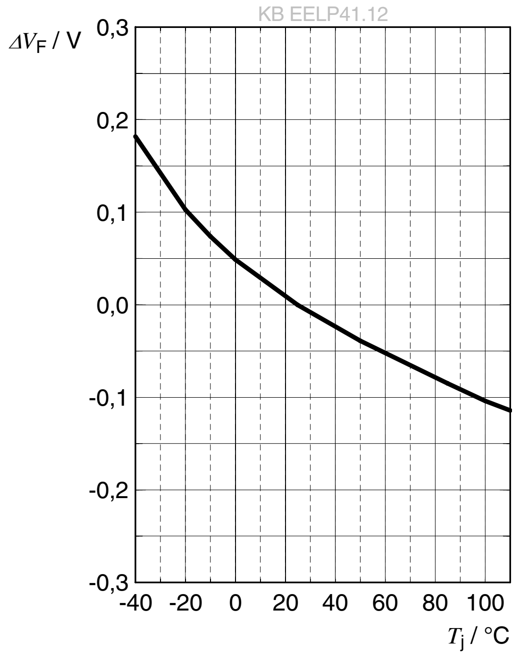
主波长 [6]

$\Delta\lambda_{dom} = f(I_F)$; T_S = 25 °C



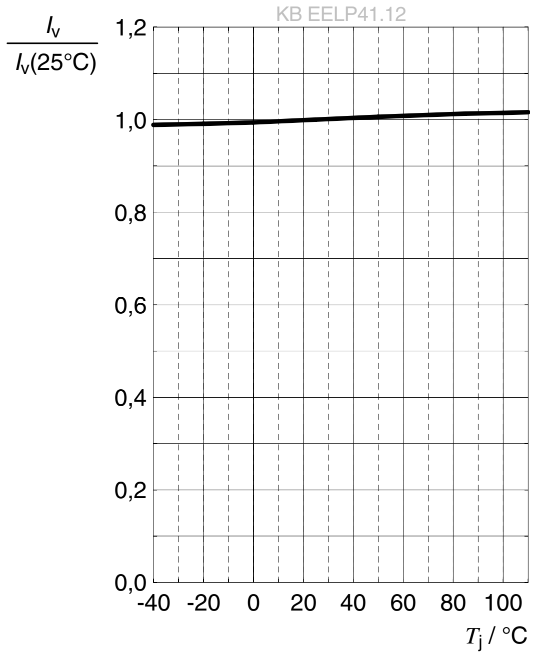
正向电压 6)

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\ °C) = f(T_j);\ I_F = 5\ mA$



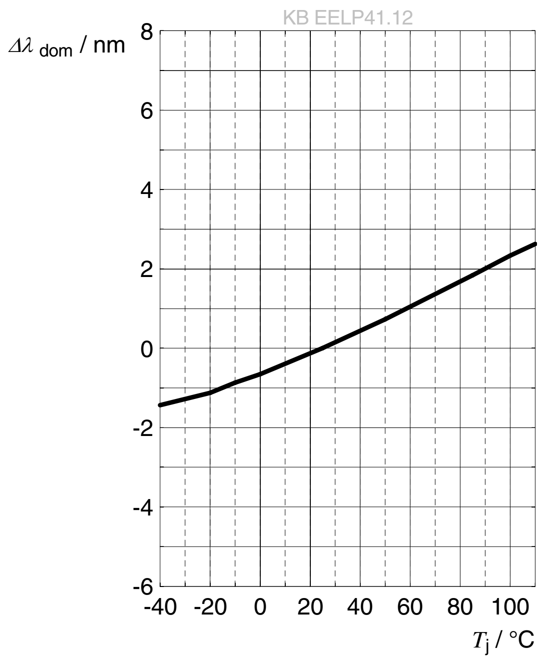
相对发光强度 6)

$I_v/I_v(25\ °C) = f(T_j);\ I_F = 5\ mA$



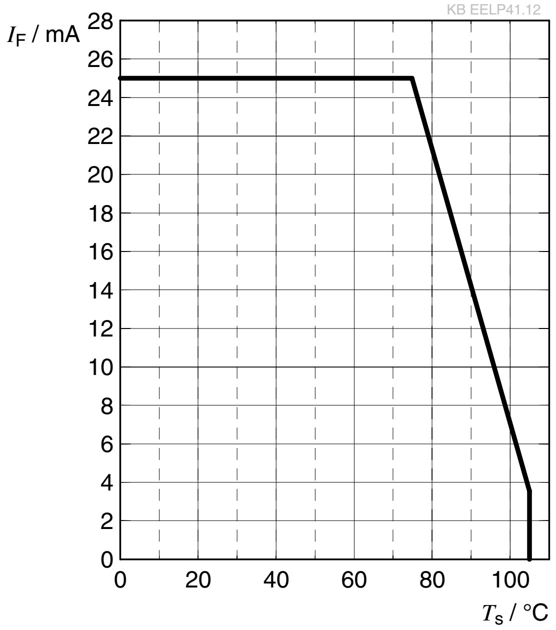
主波长 6)

$\Delta\lambda_{dom} = \lambda_{dom} - \lambda_{dom}(25\ °C) = f(T_j);\ I_F = 5\ mA$



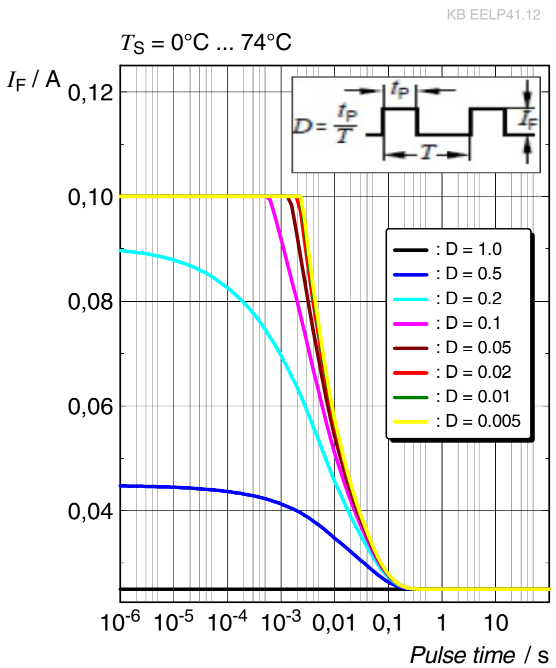
最大容许正向电流 5)

$I_F = f(T)$



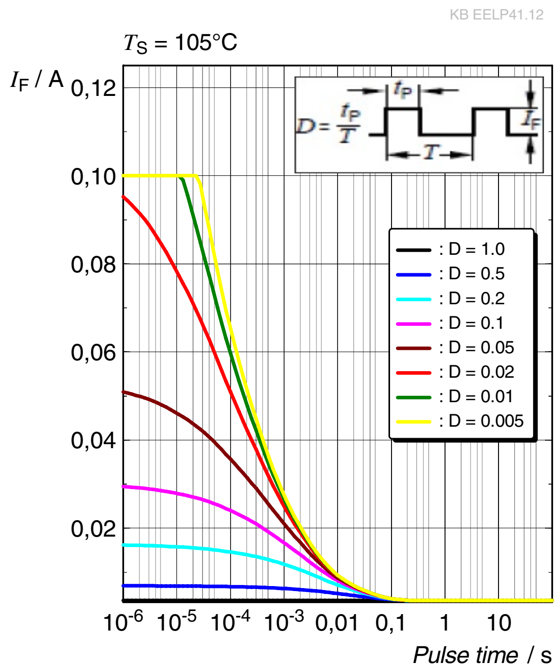
容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle; T_S = 25 °C

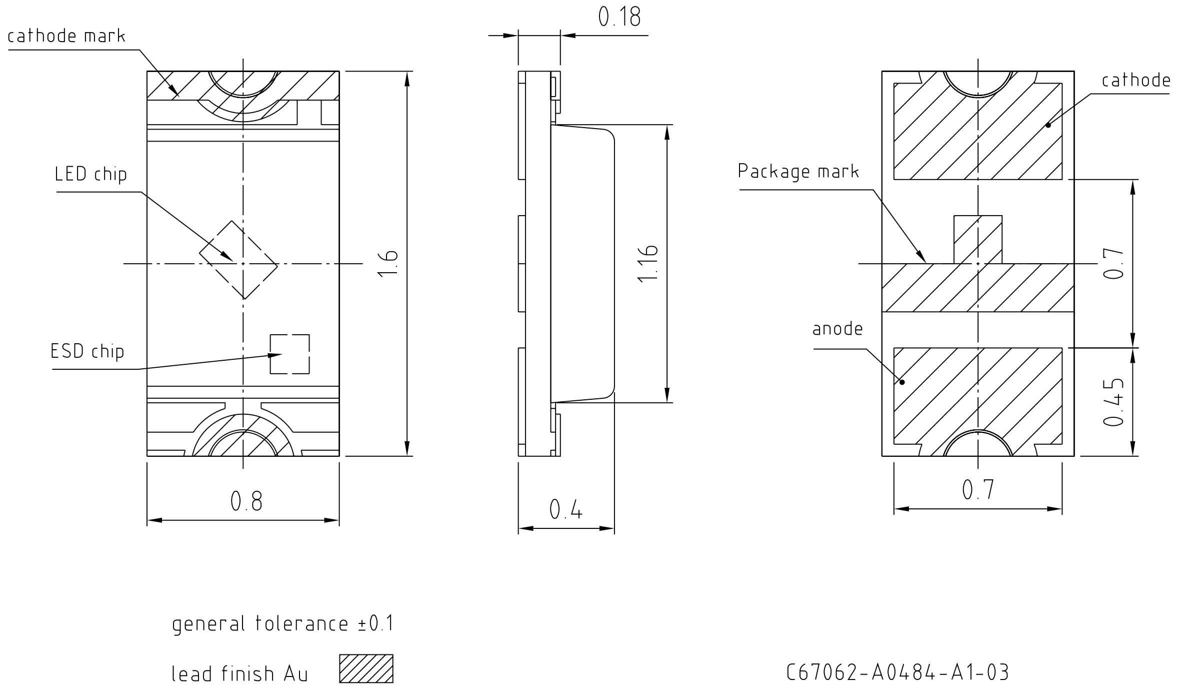


容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle; T_S = 85 °C



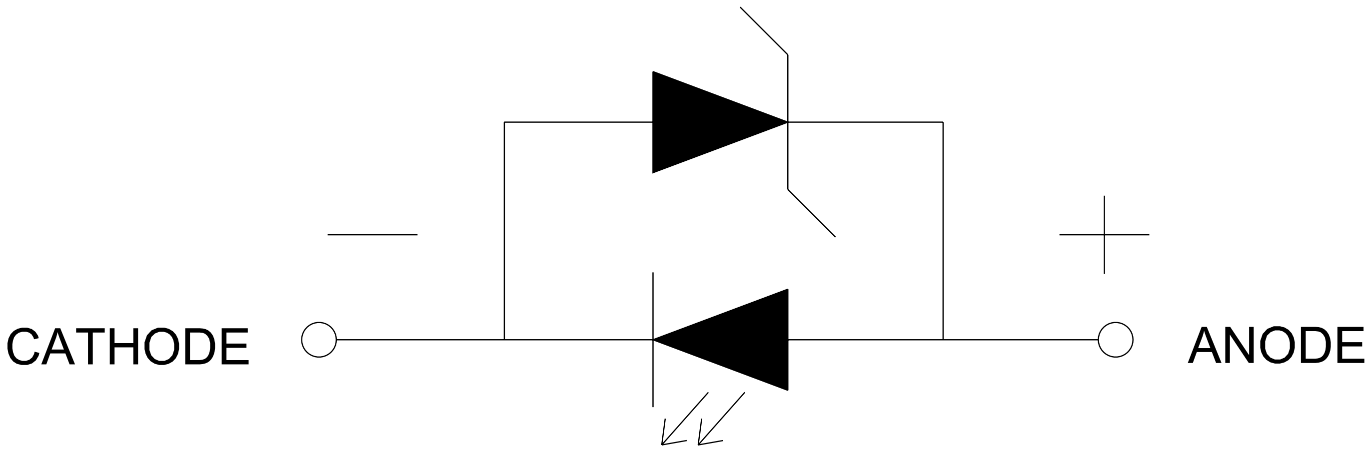
尺寸图 8)



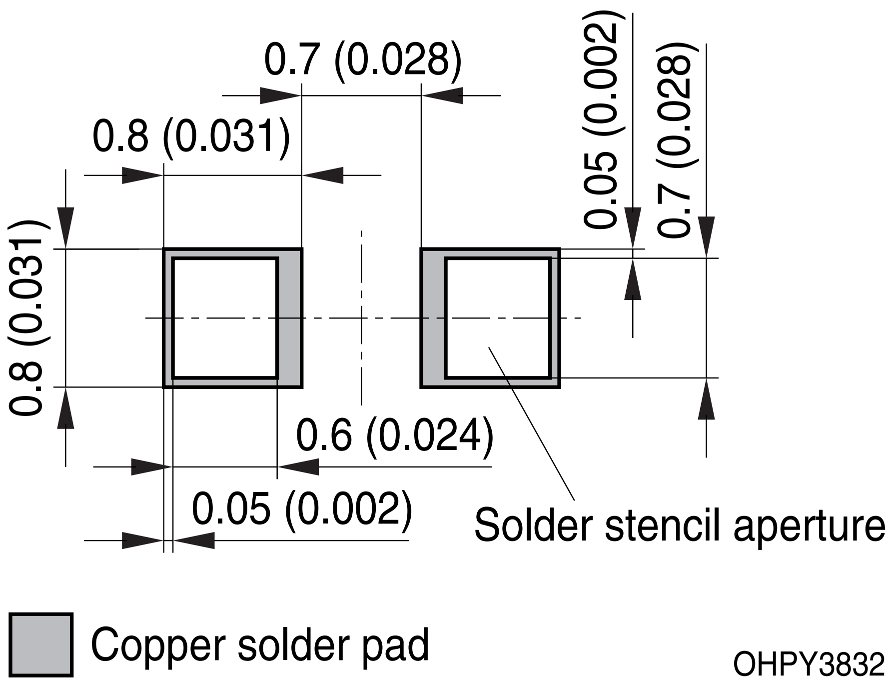
备注:

近似重量:	1.3 mg
腐蚀试验:	类别: 3B 测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H_2S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)
ESD建议:	该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护.

内部电子电路



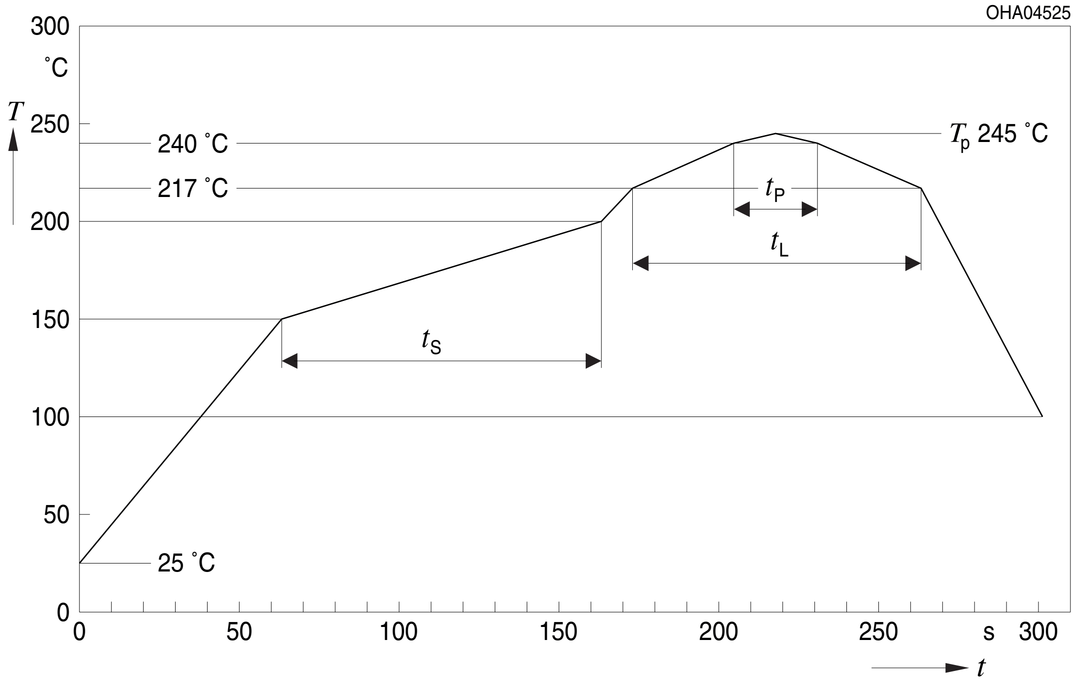
推荐焊盘 [8)]



为了获得更佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。 封装不适合超声波清洁。

回流焊曲线

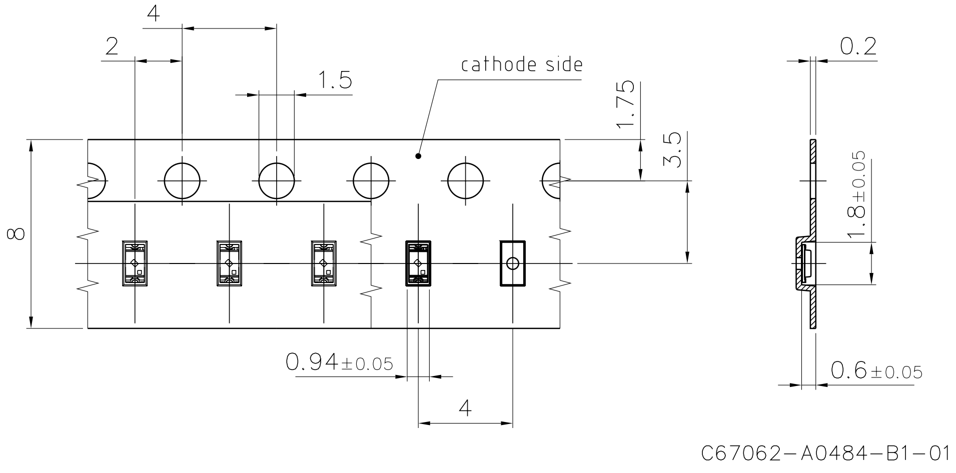
根据JEDEC J-STD-020E, 产品符合MSL等级 2



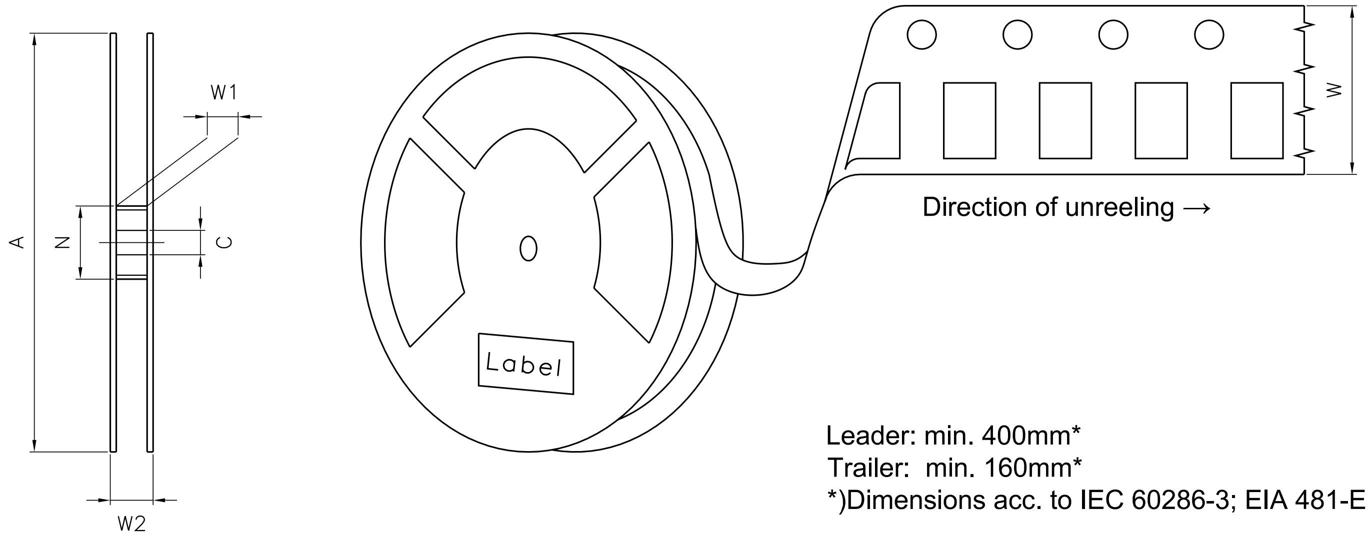
曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率*) 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_S T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
峰值升温速率*) T_{Smax} 至 T_P			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_P		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 T_P - 5 K 的 5 °C 范围内的时间	t_P	10	20	30	s
降温速率* T_P 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_P				480	s

所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
* 斜率计算 DT/Dt: Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 8)


4
2
1.5
cathode side
1.75
3.5
8
0.94±0.05
4
0.2
1.8±0.05
0.6±0.05
C67062−A0484−B1−01

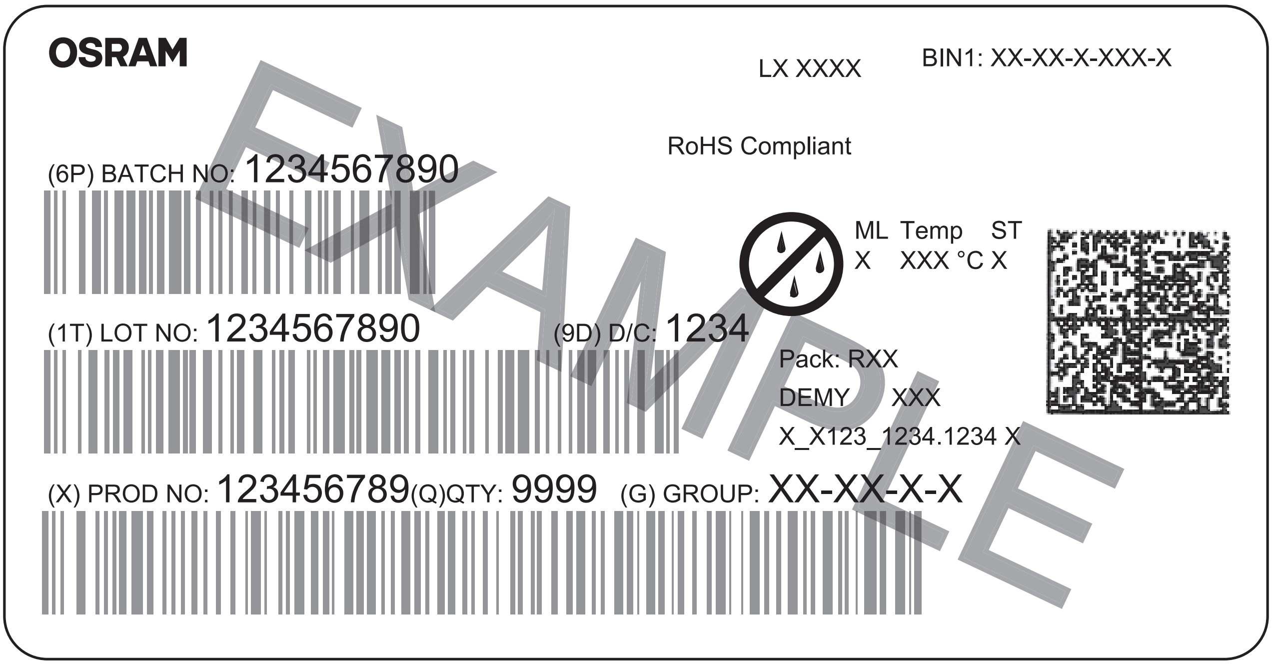
编带和卷带 9)



盘尺寸

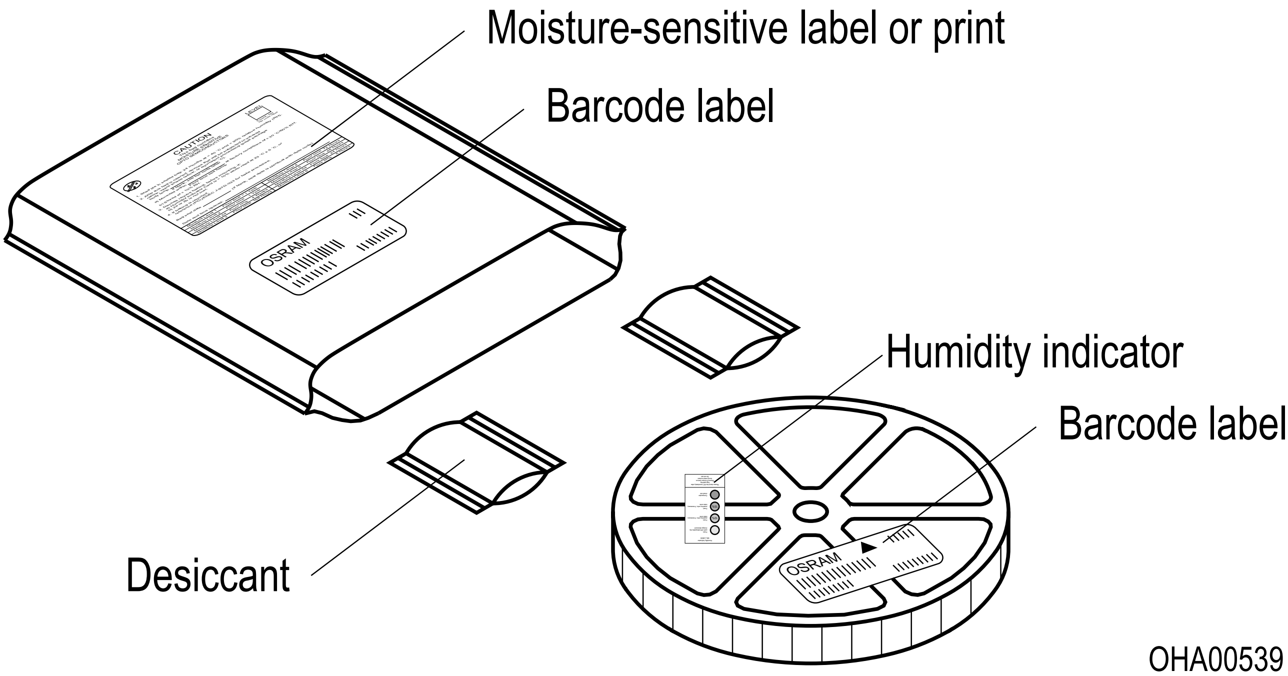
A	W	N_{min}	W_1	$W_{2\,max}$	每卷带上的数量
180 mm	8 + 0.3 / - 0.1 mm	60 mm	8.4 + 2 mm	14.4 mm	4000

条形码-产品-标签（BPL）



OHA04563

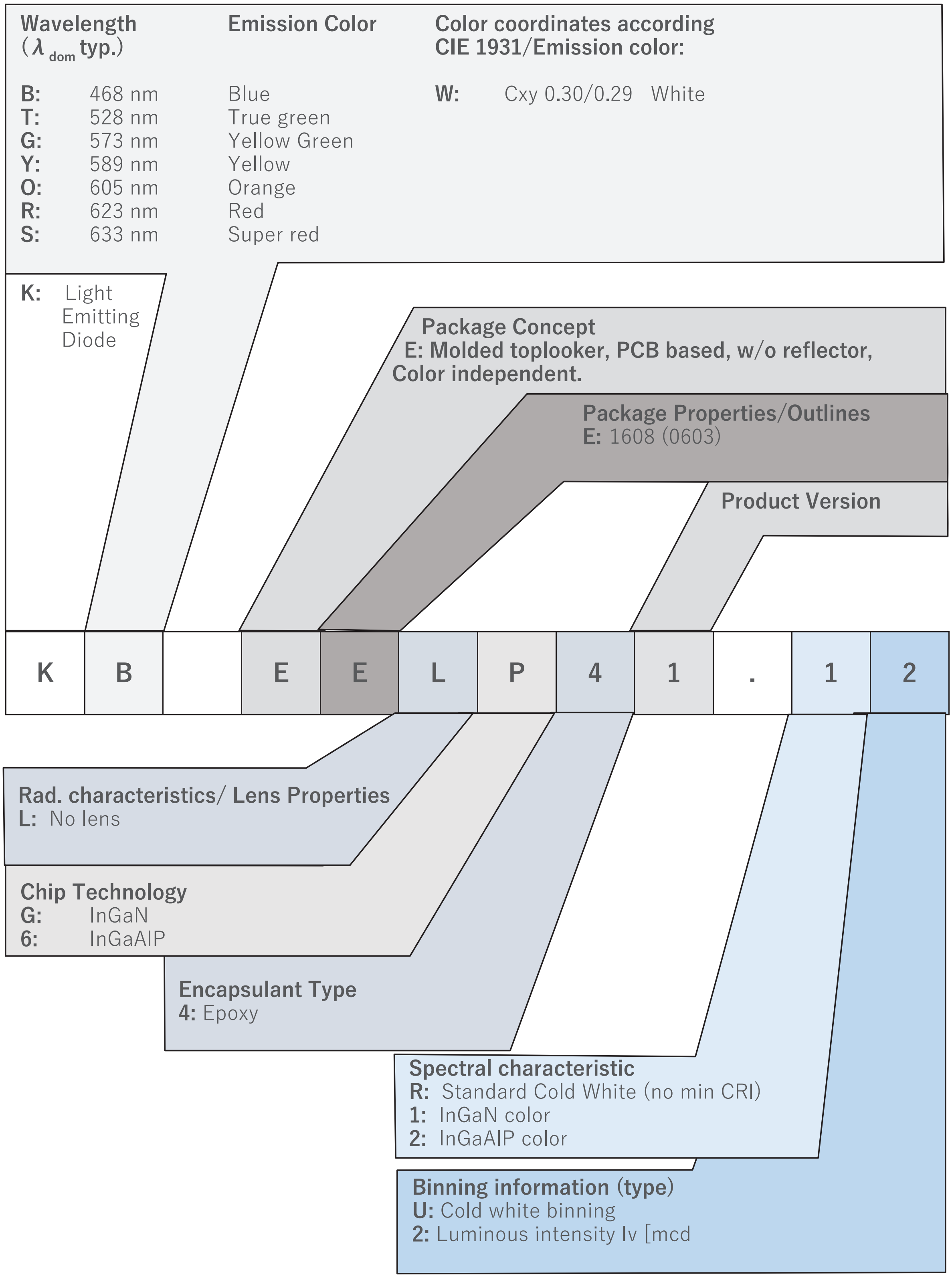
干燥包装工艺和材料 8)



OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中，包含干燥剂和湿度卡.

Type Designation System



备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**. 在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

由于芯片技术的革新周期非常快速，该产品会经常性的采用最新的芯片技术。

更多的应用信息，请访问 https://ams-osram.com/support/application-notes

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。
The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。
如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。
如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。
若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

OSRAM

词汇表

1) **亮度:** 亮度组通常在25 ms电流脉冲持续时间内进行测试，公差为±11%

2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。 应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。

3) **波长:** 波长通常在25 ms电流脉冲持续时间内进行测试，公差为±1 nm。

4) **正向电压:** 正向电压通常在1 ms电流脉冲持续时间内进行测试，公差为±0.1 V。

5) **热电阻:** Rth max以统计值（6σ）为基础。

6) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。

7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。

8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为±0.1，尺寸表示为mm。

9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.0	2024-03-25	初始版本
1.1	2024-08-30	描述
1.2	2025-07-09	推荐焊盘

EU RoHS and China RoHS compliant product
此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com